

Panne de soudage micro fine 0,25 mm (0,01 in), 325-358 °C - Thermaltronics PM60MF375

Réf. article WL38083

Fabricant Thermaltronics

Panne micro fine sans plomb de la série P, largeur de panne 0,25 mm, pour la plage de travail 325 à 358 °C. Compatible avec les fers SHP-P, SHP-PM des systèmes Thermaltronics TMT-2000 et Oki MFR-PS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne micro fine PM60MF375 de la série P Thermaltronics conduit la chaleur avec précision vers le point de soudure grâce à une largeur de panne de 0,25 mm. Elle fonctionne dans la plage de 325 à 358 °C et convient au soudage sans plomb.

AVANTAGES

- Forme micro fine avec une largeur de panne de 0,25 mm pour un transfert thermique maîtrisé
- Plage de travail de 325 à 358 °C (série P)
- Sans plomb et conforme RoHS
- Pour les fers à souder SHP-P, SHP-PM

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	PM60MF375
Réf. article	WL38083
Série de panne	P (325 - 358 °C)
Forme de panne	micro fine
Largeur de panne	0,25 mm (0,01 in)
Longueur de panne	13,4 mm (0,53 in)
Température de travail	325 - 358 °C

Fer compatible

SHP-P, SHP-PM

Type

sans plomb, conforme RoHS

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise sans plomb de cartes électroniques et d'ensembles électroniques, lorsque la forme micro fine de 0,25 mm offre la surface de contact thermique adaptée.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers à souder SHP-P, SHP-PM des stations Thermaltronics TMT-2000 et des unités d'alimentation Oki MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K et MFR-PS2K. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb. Pays d'origine USA.